

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

### 中芯國際截至二零一一年十二月三十一日止三個月業績公佈

- 二零一一年第四季的總銷售額，由二零一一年第三季的三億零陸佰玖拾萬元下降 5.6% 至二億捌仟玖佰陸拾萬元，與二零一零年第四季相比下降 29.1%。
- 二零一一年第三季的毛利率由二零一一年第三季的 1.4% 下降至 -7.4% 主要是由於銷售額下降、折舊費用增加及支付爾必達公司和解金所致。
- 二零一一年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零一一年第三季的一億陸仟零玖拾萬元減少至捌仟零捌拾萬元，主要因為淨虧損。
- 二零一一年第四季普通股持有人應佔虧損為壹億陸仟伍佰陸拾萬元，相對二零一一年第二季應佔虧損為捌仟捌佰壹拾萬元。
- 每股美國預托股股份虧損為(0.3)元。

以下為本公司於二零一二年二月八日就截至二零一一年十二月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

中國上海 — 2012年2月8日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一一年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

#### 二零一一年第四季概要

- 二零一一年第四季的總銷售額，由二零一一年第三季的三億零陸佰玖拾萬元下降 5.6% 至二億捌仟玖佰陸拾萬元，與二零一零年第四季相比下降 29.1%。
- 二零一一年第三季的毛利率由二零一一年第三季的 1.4% 下降至 -7.4% 主要是由於銷售額下降、折舊費用增加及支付爾必達公司和解金所致。

- 二零一一年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零一一年第三季的一億陸仟零玖拾萬元減少至捌仟零捌拾萬元，主要因為淨虧損。
- 二零一一年第四季普通股持有人應佔虧損為壹億陸仟伍佰陸拾萬元，相對二零一一年第二季應佔虧損為捌仟捌佰壹拾萬元。
- 每股美國預托股股份虧損為(0.3)元。

## 二零一二年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 收入預期上升 7%至 9%。
- 毛利率預期在 4%至 7%範圍內。
- 預期經營開支去除匯兌損益介乎於 9 千 6 百萬至 9 千 9 百萬美元之間。
- 二零一二年資本支出預計約為 4 億 3 千萬美元。

首席執行官邱慈雲博士表示：「我們公司內部正沿著執行新的項目及戰略的正確軌道穩步前行。在營運上，我們持續著重改善生產和客戶服務。故此，更多客戶對我們作出了正面的回饋，這正是作為我們強化團隊及促進營運表現的證明。在二零一一年第四季度，其中一家行業領先的客戶將我們的上海晶圓製廠評價為其八吋晶圓製造商中的第一名。另一家行業領先的客戶則對我們支持其電源管理處理器方面的出色表現進行了著力表彰。通過多年合作，我們與該客戶共同締造了十億顆電源管理處理器晶片的出貨佳績，並在過去的一年中保持了傑出的出貨記錄。」

「我們於中國區的營收隨著中國的半導體市場的成長持續增長。來自中國無廠房半導體設計公司的晶圓收入約佔本公司二零一一年晶圓收入的 30.6%，與二零一零年相比，成長了 16%。」

「在技術發展方面，客戶對於我們 45/40 納米製程所給予的非常正面的回饋為我們帶來了莫大的鼓舞。與其他同業相比，我們 45/40 納米的服務已具有相當競爭力。我們已經開始初期試產，而 45/50 納米產品亦為二零一一年第四季度貢獻了約 0.3%的晶圓收入。」

「隨著客戶信心的增強及整體經濟環境的復甦，我們目前在今年第一季看見了反彈，並力爭在第二季度實現持續成長。」

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一二年二月九日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-866-519-4004(密碼：SMIC)，香港 8-0093-0346(密碼：SMIC)或中國 80-0819-0121(密碼：SMIC)

二零一一年第四季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：  
[http://www.smics.com/eng/investors/ir\\_presentations.php](http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php)，或  
<http://www.media-server.com/m/p/9rse7p9s>

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和三座 200mm 晶圓廠。在北京建有兩座 300mm 晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳有一座 200mm 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶圓廠。

詳細信息請參考中芯國際網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)

---

## 安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“2011年第四季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一一年六月二十八日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

## 二零一一年第四季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	季度比較	二零一零年 第四季度	年度比較
銷售收入	289,628	306,890	-5.6%	408,600	-29.1%
銷售成本	310,959	302,667	2.7%	312,043	-0.3%
毛利(損)	(21,331)	4,223	-	96,557	-
經營開支	85,667	79,987	7.1%	29,567	189.7%
經營盈利(虧損)	(106,998)	(75,764)	41.2%	66,990	-
其他收入(支出), 淨額	5,053	(223)	-	5,446	-7.2%
所得稅費用	(65,040)	(12,470)	421.6%	(388)	16,662.9%
稅後淨盈利(虧損)	(166,985)	(88,457)	88.8%	72,048	-
應佔股權投資盈利	1,783	601	196.7%	304	486.5%
停止經營產生之稅後淨盈利 <sup>(1)</sup>	-	-	-	(3,657)	-
淨盈利(虧損)	(165,201)	(87,856)	88.0%	68,695	-
非控制權益持有人利息	(381)	(217)	75.6%	(125)	204.8%
普通股持有人應佔盈利(虧損)	(165,582)	(88,073)	88.0%	68,570	-
毛利率	-7.4%	1.4%	-	23.6%	-
經營利潤率	-36.9%	-24.7%	-	16.4%	-
每股普通股股份虧損- 基本和攤薄 <sup>(2)</sup>	(0.01)	(0.00)	-	0.00	-
每股美國預托股股份虧損- 基本和攤薄	(0.30)	(0.16)	-	0.13	-
付運晶圓(約當 8 吋) <sup>(3)</sup>	374,116	406,715	-8.0%	517,404	-21.0%
產能使用率 <sup>(4)</sup>	65.6%	60.1%	4.6%	92.1%	-26.5%

附注：

- (1) 於二零一一年三月一日，公司出售其於 AT 的主要擁有權益，持股比例下降至 10%，而不再將該公司合入帳。AT 由二零一一年一月一日止不再綜合入帳期間的營運業績及取消 AT 綜合入帳的收益均歸在終止業務收入項下。
- (2) 基於二零一一年第四季加權平均普通股 274 億 8 仟 300 萬股(基本)及 274 億 8 仟 300 萬股(攤薄)，二零一一年第三季 274 億 5 仟 900 萬股(基本)及 274 億 5 仟 900 萬股(攤薄)，二零一零年第四季 265 億 4 仟 700 萬股(基本)及 267 億 4 仟 900 萬股(攤薄)。
- (3) 包括銅製程。
- (4) 從二零一一年第三季開始，產能利用率係依據生產過程中實際機器使用量計算。為了方便比較，以前季度之產能利用率已重新計算。以往，產能利用率係以實際生產晶圓量除以估計產能。

- 二零一一年第四季總銷售額由二零一一年第三季的 3 億零 6 佰 90 萬元下降至 2 億 8 仟 9 佰 60 萬元，錄得季度降幅 5.6%，是由於晶圓付運量減少 8%所致。
- 二零一一年第四季的銷售成本與二零一一年第三季的 3 億零 2 百 70 萬元相比上升 2.7% 至 3 億 1 千 1 百萬元，主要是由於 12 吋廠當機導致折舊費用增加及認列於其他製造費用中支付爾必達和解金的 1 千 1 百 40 萬所致。
- 二零一一年第四季的毛損為 2 千 1 百 30 萬元，相對二零一一年第三季的毛利 4 百 20 萬元及二零一零年第四季的毛利 9 千 6 百 60 萬元。
- 二零一一年第四季的毛利率由二零一一年第三季的 1.4% 下降至-7.4% 主要是由於銷售額下降、折舊費用增加及支付爾必達公司和解金所致。
- 二零一一年第四季的經營開支由二零一一年第三季的 8 千 5 百 70 萬元上升 7.1% 至 8 千萬元，其主要原因請詳經營開支分析。

## 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	二零一零年 第四季度
電腦	3.3%	3.1%	2.4%
通訊	44.1%	41.7%	50.9%
消費	42.5%	45.8%	39.2%
其他	10.1%	9.4%	7.5%
以服務分類	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	二零一零年 第四季度
晶圓 <sup>(1)</sup>	92.2%	93.8%	93.9%
光罩製造，晶圓測試及其它	7.8%	6.2%	6.1%
以客戶類別分類	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	二零一零年 第四季度
無廠房半導體公司	88.5%	82.2%	79.8%
集成裝置製造商	8.2%	14.1%	16.6%
系統公司及其它	3.3%	3.7%	3.6%
以地區分類	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	二零一零年 第四季度
北美洲	55.9%	55.7%	56.6%
中國 <sup>(2)</sup>	34.1%	30.7%	31.1%
歐亞 <sup>(3)</sup>	10.0%	13.6%	12.3%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	二零一零年 第四季度
40/45 納米	0.3%	0.0%	0.0%
55/65 納米	21.0%	19.9%	8.6%
90 納米	9.2%	10.0%	15.4%
0.13 微米	22.3%	20.8%	31.9%
0.15/0.18 微米	37.2%	37.4%	27.7%
0.25/0.35 微米	10.0%	11.9%	16.4%

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

## 產能\*

晶圓廠／(晶圓尺寸)	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
北京廠(12吋)	65,540	65,540
天津廠(8吋)	37,750	37,750
每月晶圓代工生產總產能	193,290	193,290

附注：

\*在期末的月產能折算成8吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以30天作爲計算基礎。

## 付運及使用率

8吋等值晶圓	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	二零一零年 季度比較	二零一零年 第四季度	二零一零年 年度比較
付運晶圓(包括銅製程)	374,116	406,715	-8.0%	517,404	-27.7%
使用率 <sup>(1)</sup>	65.6%	61.0%	4.6%	92.1%	-26.5%

附注：

- (1) 自2011年第三季起，產能使用率是基於實際製造過程中的設備使用率，本表中以前季度的比較利用率也一併更新。以前季度的產能使用率按產出晶圓總額除以估計產能計算。

## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	季度比較	二零一零年 第四季度	年度比較
銷售成本	310,959	302,667	2.7%	312,043	-0.3%
折舊	106,150	103,375	2.7%	104,579	1.5%
其他製造成本	204,546	199,007	2.8%	206,795	-1.1%
股權報酬	263	285	-7.7%	669	-60.7%
毛利	(21,331)	4,223	-	96,557	-
毛利率	-7.4%	1.4%	-	23.6%	-

- 二零一一年第四季的銷售成本與二零一一年第三季的 3 億零 2 百 70 萬元相比上升 2.7% 至 3 億 1 千 1 百萬元，主要是由於 12 吋廠機台當機導致折舊費用增加及支付爾必達公司合解金增加成本 1 千 1 百 40 萬元。
- 二零一一年第四季的毛損為 2 千 1 百 30 萬元，相對二零一一年第三季的毛利 4 百 20 萬元及二零一零年第四季的毛利 9 千 6 百 60 萬元，其差異主要是由於與二零一一年第三季相比，晶圓付運減少 8.0% 及銷售成本增加 2.7% 所致。
- 二零一一年第四季的毛利率由二零一一年第三季的 1.4% 下降至 -7.4%。

### 經營開支分析

以千美元計	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	季度比較	二零一零年 第四季度	年度比較
總經營開支	85,667	79,987	7.1%	29,567	189.7%
研究及開發	38,921	51,479	-24.4%	44,731	-13.0%
一般及行政	25,038	21,903	14.3%	(6,187)	-
銷售及市場推廣	9,283	7,398	25.5%	8,582	8.2%
其他，淨額	12,425	(793)	-	(17,559)	-

- 二零一一年第四季度的研究及開發費用由二零一一年第三季的 5 千 1 百 50 萬元相比下降 24.4% 至 3 千 8 百 90 萬元，主要是由於二零一一年第四季政府補助研發款項增加所致。
- 二零一一年第四季的一般及行政費用為 2 千 5 百萬元，與二零一一年第三季的 2 千 1 百 90 萬元相比，其差額是由於提列人事相關費用所致。
- 二零一一年第四季的銷售和市場推廣費用與二零一一年第三季的 7 百 40 萬元相比上升 25.5% 至為 9 百 30 萬元，主要係因為銷售活動增加。
- 二零一一年第四季的其他經營支出為 1 千 2 百 40 萬，與二零一一年第三季的其他經營收入 80 萬相比，其差異是由於處份機器設備。



### 其他收入(支出)

以千美元計	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度	季度比較	二零一零年 第四季度	年度比較
其他收入(支出)，淨額					
利息收入	5,053	(223)	-	5,446	-7.2%
利息支出	1,342	1,039	29.2%	1,339	0.2%
所承諾授出的股份及認 股權證之公平價值變動	(5,345)	(5,106)	4.7%	(1,790)	198.6%
匯兌收益(損失)	6,776	2,977	127.6%	9,983	-32.1%
其他，淨額	2,280	867	163.0%	(4,086)	-

### 折舊及攤銷

- 二零一一年第四季的折舊及攤銷為 1 億 4 千 5 百 20 萬元，相較於二零一一年第三季的 1 億 4 千零 60 萬元。

### 流動資金

以千美元計	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度
現金及現金等價物	261,615	315,690
限制性現金	136,907	210,083
應收賬款	165,234	165,911
存貨	207,309	207,961
其他 <sup>(1)</sup>	125,537	232,440
流動資產總計	896,602	1,132,085
應付賬款	280,691	338,305
短期借款	607,427	570,466
長期借款的即期部份	188,355	297,433
其他	171,853	173,129
流動負債總計	1,248,326	1,379,333
現金比率	0.2x	0.2x
速動比率	0.5x	0.5x
流動比率	0.7x	0.8x

附注：

- (1) 二零一一年第四季的其他流動資產由二零一一年第三季的 2 億 3 千 2 百 40 萬下降至 1 億 2 千 5 百 50 萬，主要係因為在二零一一年第四季中處分短期投資及退稅款收回減少了其他應收款項。

### 資本結構

以千美元計	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度
現金及現金等價物	261,615	315,690
限制性現金	136,907	210,083
長期票據即期部分	29,374	29,582
長期票據長期部分	28,560	42,842
短期借款	607,427	570,466
長期借款的即期部份	188,355	297,433
長期借款	75,361	153,163
借款總計	871,143	1,021,062
股本 <sup>(1)</sup>	2,245,997	2,405,947
總債務股本比率	38.7%	42.4%

附注：

(1) 包括非控制權益部分

### 現金流量概要

以千美元計	二零一一年 第四季度	二零一一年 第三季度
來自於經營活動的現金淨額	80,813	160,885
來自於投資活動的現金淨額	29,249	(190,376)
來自於融資活動的現金淨額	(164,824)	(65,869)
滙率變動的影響	687	138
現金變動淨額	(54,075)	(95,222)

### 資本開支概要

- 二零一一年第四季資本開支為 5 千 5 百 70 萬元。

## 近期公佈

- 非豁免持續關聯方交易 (2011-12-14)
- 中芯國際榮獲高通公司供應商獎 (2011-12-14)
- 中芯國際與 Elpida 達成和解協議 (2011-12-09)
- Crocus 與中芯國際簽署技術開發和晶圓製造協定 (2011-12-09)
- 中芯國際被列入恒生可持續發展企業基準指數 (2011-12-02)
- ChipEstimate.com 和中芯國際推出 SMIC 專屬相容內核 IP 門戶網站 (2011-11-30)
- 授出購股期權 (2011-11-18)
- 中芯國際截至二零一一年九月三十日止三個月業績公佈 (2011-11-07)
- 「委任獨立非執行董事」之進一步資料 (2011-11-07)
- 董事會會議日期通知 (2011-10-25)
- 中芯國際參加摩根大通企業競跑賽，榮獲"最佳參與獎" (2011-10-20)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

*[http://www.smics.com/trd/press/media\\_press.php](http://www.smics.com/trd/press/media_press.php) 及 [http://smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php)*

**中芯國際集成電路製造有限公司**  
**合併損益表**

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一一年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一一年 九月三十日 (未經審核)
銷售額，淨額	289,628	306,890
銷售成本	310,959	302,667
<b>毛(損)利</b>	<b>(21,331)</b>	<b>4,223</b>
經營費用(收入)：		
研究及開發	38,921	51,479
一般及行政	25,038	21,903
銷售和市場推廣	9,283	7,398
其他支出(收入)，淨額	12,425	(793)
<b>經營費用總額，淨額</b>	<b>85,667</b>	<b>79,987</b>
經營虧損	(106,998)	(75,764)
其他收入(支出)，淨額	5,053	(223)
除股權投資外的稅前營利(虧損)	<b>(101,945)</b>	<b>(75,987)</b>
所得稅費用	(65,040)	(12,470)
股權投資盈利	1,784	601
<b>淨虧損</b>	<b>(165,201)</b>	<b>(87,856)</b>
非控制權益持有人利息	<b>(381)</b>	<b>(217)</b>
中芯國際應佔虧損	<b>(165,582)</b>	<b>(88,073)</b>
中芯國際應佔每股股份虧損，基本及攤薄	(0.01)	(0.00)
中芯國際應佔每股美國預托股份虧損，基本及攤薄	(0.30)	(0.16)
<b>用作計算基本及攤薄每股普通股虧損額的股份</b>	<b>27,482,924,722</b>	<b>27,459,177,487</b>

中芯國際集成電路製造有限公司  
合併資產負債表

(以千美元為單位,每股資料除外)

	截至以下日期止	
	二零一一年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一一年 九月三十日 (未經審核)
<b>資產</b>		
流動資產：		
現金及現金等價物	261,615	315,690
限定用途的現金	136,907	210,083
應收賬款，已扣除撥備分別為二零一一年十二月三十一日\$42,821 千元及二零一一年九月三十日\$44,524 千元	165,234	165,911
存貨	207,309	207,961
預付款項及其它流動資產	125,537	232,440
<b>流動資產合計</b>	<b>896,602</b>	<b>1,132,085</b>
預付土地使用權	77,231	77,616
廠房及設備，淨額	2,516,578	2,619,448
購入無形資產，淨額	179,279	185,016
其他長期資產	58,239	120,194
<b>資產合計</b>	<b>3,727,929</b>	<b>4,134,359</b>
<b>負債及股東權益</b>		
流動負債：		
應付帳款	280,691	338,305
預提費用及其它流動負債	142,479	143,547
短期借款	607,427	570,466
長期票據的即期部份	29,374	29,582
長期借款的即期部份	188,355	297,433
<b>流動負債合計</b>	<b>1,248,326</b>	<b>1,379,333</b>
長期負債：		
長期票據	28,560	42,842
長期借款	75,361	153,163
其他長期負債	126,668	150,302
<b>長期負債合計</b>	<b>230,589</b>	<b>346,307</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,478,915</b>	<b>1,725,640</b>
<b>非控制權益</b>	4,199	3,818
股東權益：		

普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股， 於二零一一年十二月三十一日及二零一一年 九月三十日已發行及流通在外的股份分別為 27,487,676,065 股及 27,465,082,687 股。	10,995	10,986
可轉換優先股，面值 0.0004 美元，法定股份 為 5,000,000,000 股， 於二零一一年十二月三十一日及二零一一年 九月三十日已發行及流通在外的股份均為 445,545,911 股。	178	178
額外繳入股本	4,240,907	4,239,818
累計其他綜合虧損（利益）	3,845	(553)
累計虧損	(2,011,110)	(1,845,528)
<b>股東權益合計</b>	<b>2,244,815</b>	<b>2,404,901</b>
<b>總負債，非控制權益及股東權益合計</b>	<b>3,727,929</b>	<b>4,134,359</b>

中芯國際集成電路製造有限公司  
合併現金流量表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一一年 十二月三十一日 (未經審核)	二零一一年 九月三十日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
淨損失	(165,201)	(87,856)
折舊及攤銷	145,216	140,646
股權投資收益	(1,783)	(601)
營運資本的改變及其它	102,581	108,696
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>80,813</b>	<b>160,885</b>
<b>投資活動:</b>		
購入:		
廠房及設備	(89,120)	(183,266)
無形資產	(5,568)	(7,764)
短期投資	35,403	(38,275)
與投資活動有關受限制現金改變	88,428	36,623
其他	106	2,306
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>29,249</b>	<b>(190,376)</b>
<b>融資活動:</b>		
短期借款的增長(減少)	36,961	(141,958)
長期借款的增長(減少)	(186,880)	16,988
償還長期票據支付的款項	(15,000)	-
發行可換股優先股的款項	-	58,901
其他	95	200
<b>融資活動所得現金淨額</b>	<b>(164,824)</b>	<b>(65,869)</b>
匯率變動的影響	687	138
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>(54,075)</b>	<b>(95,222)</b>
現金及現金等價物—期間開始	315,690	410,912
<b>現金及現金等價物—期間結束</b>	<b>(261,615)</b>	<b>(315,690)</b>

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義先生、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲博士、本公司非執行董事陳山枝博士、高永崗先生、劉遵義教授及周杰先生，以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、孟樸先生及陳立武先生。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
邱慈雲  
首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一二年二月八日

\* 僅供識別